# 用于紫外探测器 DBR 结构的高质量 AlGaN 材料 MOCVD 生长及其特性研究\*

谢自力\*张荣 修向前 韩平刘 斌陈琳 俞慧强 江若琏 施毅 郑有

(江苏省光电功能材料重点实验室,南京大学物理系,南京 210093)(2006年7月10日收到 2007年3月24日收到修改稿)

利用 MOCVD 方法在(0001)取向的蓝宝石衬底上实现了不同工艺条件下的高质量 AlGaN 材料的制备,得到了 无裂纹的全组分 Al<sub>x</sub>Ga<sub>1-x</sub>N(0 < x < 1)薄膜.通过 XRD SEM ,AFM 等测量分析方法系统研究了生长工艺参数对材料 的结构质量、组分、厚度和表面形貌的影响.分析了不同生长工艺对 AlGaN 材料特性的影响.研制的高质量 AlGaN 材料在紫外探测器的 DBR 结构应用中得到比较好的特性.

关键词:AlGaN, DBR, 紫外探测器, MOCVD PACC: 8120, 7830, 6855

## 1.引 言

紫外探测技术是继红外和激光探测技术之后发 展起来的又一军民两用光电探测技术 紫外对抗和 反对抗技术也越来越受到军方的重视,紫外探测器 可用于导弹早期预警,紫外探测器和红外探测器还 可以组成双色探测系统,目前有研究表明由战斗机 抛出的红外干扰弹具有一定波段的紫外辐射,双色 探测器能较好地识别目标和干扰弹.20世纪80年 代后期国外已开始紫外技术的军用研究,并已取得 一定的进展[1].同时紫外探测器在民用方面已被用 于气体探测与分析 火焰传感 污染监测 水银消毒, 发动机及锅炉控制,紫外探测技术在医学、生物学方 面也有着广泛的应用,特别是近几年在皮肤病诊断 方面有着独特的应用效果,利用紫外探测技术在检 测诊断皮肤病时可直接看到病变细节,也可用它来 检测癌细胞、微生物、血色素、红血球、白血球、细胞 核等 这种检测不但迅速、准确 ,而且直观、清楚, 迄 今为止,半导体紫外探测器已经在众多领域得到 应用[2].

Ⅲ族氮化物半导体材料 特别是纤锌矿结构(六 方相)的 AlN ,GaN 和 InN 及其合金 AlGaN ,GaInN 和 AlGaInN,由于它们都是直接带隙结构,禁带宽度从 0.7 eV 至 6.2 eV 连续可调,并且具有化学性质稳定, 禁带宽度宽,电子饱和速度高,介电常数小,抗辐射 等优点 特别适合制作探测紫外光的紫外探测器.这 种新型的半导体紫外探测器能在低电压电源下工 作 体积小 探测波长范围完全在紫外光谱区 并且 具有较高的量子效率及短的响应时间 $. Al_{x}Ga_{1-x}N$ 材料的大禁带宽度和高热导率的性质决定了它是丁 作在高温、大功率电子器件以及紫外光探测器上的 优良材料.Al, Ga1\_, N 材料通过调整材料中 Al 组分 x 可以调整材料的禁带宽度,从而调节探测器的波 长范围.如果把  $Al_x Ga_{1-x} N$  材料中 Al 组分 x 调整到 x > 0.4,就可以使相应的 Al<sub>x</sub>Ga<sub>1-x</sub>N 紫外探测器的 截止波长低于 280 nm 但是也增加了材料的晶格失 配.由于实际应用的需要(主要是空间探测的需要) 用来探测太阳盲区(250-280 nm)的紫外探测器越 来越受到人们的重视.所以 Al, Ga, , N 材料紫外探 测器以及 Al, Ga1\_, N 材料成为了最近的研究热 点[3-8].

<sup>\*</sup> 国家重点基础研究发展规划(973)(批准号 2006CB6049),国家自然科学基金(批准号 60390072 60476030 60421003 60676057),教育部重 大项目(批准号:10416),高等学校博士学科点专项科研基金(批准号:20050284004)和江苏省自然科学基金(批准号:BK2005210, BK2006126)资助的课题

本文利用金属有机化学汽相外延(MOCVD)方 法在(0001)取向的蓝宝石衬底上实现了不同工艺条 件下的高质量 AlGaN 材料的制备.得到了无裂纹的 全组分 Al<sub>x</sub>Ga<sub>1-x</sub>N(0 < x < 1)薄膜.通过 X 射线衍射 谱(XRD),扫描电子显微镜(SEM),原子力显微镜 (AFM)等测量分析方法系统研究了生长工艺参数对 材料的结构质量、组分、厚度和表面形貌的影响.分 析了不同生长工艺对 AlGaN 材料特性的影响.通过 选取合适的生长工艺参数,得到了无裂纹的全组分 Al<sub>x</sub>Ga<sub>1-x</sub>N(0 < x < 1)薄膜,Al 组分最高达 0.71,厚 度为 0.5  $\mu$ m,基本上抑制了三甲基铅(TMAI)在气相 中的寄生反应.通过调节三甲基铅(TMAI)在气相 中的寄生反应.通过调节三甲基铅(TMAG)的流量, 可以有效地控制 Al<sub>x</sub>Ga<sub>1-x</sub>N 的组分和生长速率.研 制的高质量 AlGaN 材料在紫外探测器的分布布拉格 反射镜(DBR)结构应用中得到比较好的特性.

### 2. 实 验

本研究采用商用低压 MOCVD 设备生长氮化物 材料.三甲基镓(TMGa),三甲基铝(TMAI)和高纯氨 气(NH3)分别作 Ga,Al和N源.高纯氢气(H<sub>2</sub>)作载 气.蓝宝石衬底进炉后,先后经1050℃H<sub>2</sub> 气氛下烘 烤、H<sub>2</sub>/NH<sub>3</sub> 气氛下氮化、550℃下生长 20 nm 的低温 缓冲层以及高温退火等工艺,然后生长 500 nm 的 AlGaN.通过不同生长工艺条件生长了 Al 组分分别 为 0.18 0.26 0.31 0.51 和 0.70 的样品.最后,生长 了一个用于 AlGaN 紫外探测器的 DBR 多层结构.

用激光干涉分析和 SEM 方法测量样品厚度.由 X 射线衍射测量通过 Vegard 定律计算得到  $Al_xGa_{1-x}$ N中 Al 的组分 x 值. AFM 分析表面型貌特 征等.同时对生长的 DBR 多层结构进行了结构和光 学性质研究.

### 3. 结果和讨论

图 1 是生长温度为1000 ℃的不同 Al 组分的 Al<sub>x</sub>Ga<sub>1-x</sub>N 薄膜的  $\theta/2\theta$  XRD 谱,从中可以估算出 Al<sub>x</sub>Ga<sub>1-x</sub>N 薄膜中 Al 的组分. Al 组分的变化由改变 TMGa 的流量来调节.在 Al 组分小于 0.5 时,XRD 衍 射峰只有单一的 Al<sub>x</sub>Ga<sub>1-x</sub>N 峰. 随着 Al 组分的增 加,Al<sub>x</sub>Ga<sub>1-x</sub>N 的峰从 34.6°的 GaN 峰朝着 36°的 AlN 偏移. 当 Al 组分大于 0.5 时,在 XRD 谱中发现了 (10 11)面的衍射峰,说明此时 Al<sub>x</sub>Ga<sub>1-x</sub>N 薄膜晶体

#### 质量下降 ,薄膜取向度降低 ,出现另一晶面衍射.



图 1 不同组分  $Al_x Ga_{1-x} N$  薄膜的  $\theta/2\theta$  XRD 谱

图 2 是不同组分 Al<sub>x</sub>Ga<sub>1-x</sub>N 薄膜的 X 射线摇摆 曲线(XRC)半峰宽关系图.XRC 半峰宽窄表明该材 料质量较好.从图 2 可以看出,低 Al 组分的 Al<sub>x</sub>Ga<sub>1-x</sub>N 薄膜的 XRC 半峰宽比较窄,基本上小于 1000 rads.随着 Al 组分的升高 (0002)面 XRC 的半 峰宽显著增大.说明 Al 组分的升高,由于第二相的 出现使得晶体的结构质量明显下降,不均匀性和位 错密度上升.



图 2 不同组分  $Al_x Ga_{1-x}$ N 薄膜的 XRC 半峰宽

图 3 和图 4 分别是生长的不同 Al 组分的 Al<sub>x</sub>Ga<sub>1-x</sub>N 薄膜的表面 SEM 和 AFM 照片.从图中可 以看出,我们得到了无裂纹的全组分 Al<sub>x</sub>Ga<sub>1-x</sub>N 0 < *x* < 1 )薄膜.在低 Al 组分时,AlGaN 薄膜表面较为平 整,当 Al 组分升高时表面出现了针状结构,这个趋



图 3 生长的不同 Al 组分 x 的 Al  $_x$  Ga<sub>1-x</sub>N 薄膜的表面 SEM 照片

势在 AFM 图片中表现的更为明显. 从图 4 可以看 出 在 Al 组分最低为 0.18 时 ,Al<sub>x</sub>Ga<sub>1-x</sub>N 薄膜表面 十分平整 ,RMS < 1 nm ,可以看见明显的台阶流. 当 Al 组分逐渐升高至 0.31 时 ,生长模式转变为三维岛 状生长. 岛的体积随 Al 组分升高而减小 ,表面粗糙 度上升. 当 Al 组分高于 0.5 时 ,表面出现明显的针 状结构. 随着 Al 组分的进一步升高 ,针状结构变短 和更加密集. 这些针状物就是(1011)面晶粒 ,它们高 于(0001)面晶粒 ,沿着[2110]方向排列 ,这在 Al<sub>x</sub>Ga<sub>1-x</sub>N 薄膜的 XRD 的  $\theta/2\theta$  扫描谱中得到印证. 由于 Al—N 键能强于 Ga—N 键能 ,因而在1000 ℃ 时 ,Ga 原子的表面迁移率要远高于 Al 原子 ,因此通 过调节 TMGa 流量可以控制 AlGaN 薄膜中 Al 组分 和生长速率.在生长低 Al 组分的 AlGaN 薄膜时,高 迁移率的 Ga 原子的表面扩散起主导作用,从而得 到了较好的表面形貌和晶体结构质量,生长速率也 较高.随着 TMGa 流量的减少,Al 原子的低迁移率导 致了 AlGaN 在(0001)和[1011]方向上都有成核,生 长速率下降,造成了表面的针状结构和第二相的产 生.通过生长工艺参数的控制可以控制 AlGaN 薄膜 的生长模式和使反应腔气相中的 TMAI 充分参与沉 积反应,抑制寄生反应的发生.因此,提高生长温度 以及其它生长参数,增加 Al 原子的表面迁移率是提 高 AlGaN 薄膜结构质量的有效方法.



图 4 生长的不同 Al 组分 x 的 Al  $_x$  Gal  $_x$  N 薄膜的表面 AFM 照片

图 5 是紫外探测 DBR 结构.该结构在蓝宝石衬 底上先生长一层 GaN 缓冲层,然后再生长 6 个周期 的 GaN(3 nm)/AlGaN(0.7 nm)构成的短周期超晶格 而形成半导体/超晶格分布布拉格反射镜.它的透



图 5 研制的紫外探测器 DBR 结构 SEM 照片

射谱和反射谱如图 6 所示,其反射谱中心波长为 370 nm,透射截止波长在 376 nm,波长大于 376 nm 的 光大部分都透过.生长前对材料的生长速率及杂质 的浓度进行了严格的标定.生长开始时,先高温和高 温氮化对宝石衬底表面进行处理,并用红外激光仪 对衬底表面进行在位观测,测定衬底表面变化.而 且,在生长过程中,始终在位监测生长的外延层晶体 的表面形貌结构,避免有多晶体产生.同时,为了外 延片生长的均匀性,在生长过程中衬底不停地旋转. 生长后的外延片在扫描电镜(SEM)下观察,生长的 结构与设计的完全一致.由图 5 所示的外延片断面 扫描电镜的显微照片可见,各界面平直,结构完好.



图 6 紫外探测 DBR 结构的透射谱和反射谱

### 4. 结 论

本文利用 MOCVD 方法在(0001)取向的蓝宝石 衬底上实现了不同工艺条件下的高质量 AlGaN 材料 的制备.得到了无裂纹的全组分 Al<sub>x</sub>Ga<sub>1-x</sub>N(0 < x < 1)薄膜.通过 XRD ,SEM ,AFM 等测量分析方法系统 研究了生长工艺参数对材料的结构质量、组分、厚度 和表面形貌的影响.分析了不同生长工艺对 AlGaN 材料特性的影响.通过选取合适的生长工艺参数,得 到了无裂纹的全组分  $Al_xGa_{1-x}N(0 < x < 1)$ 薄膜,Al 组分最高达 0.71,厚度为 0.5  $\mu$ m,基本上抑制了 TMAI 在气相中的寄生反应.通过调节 TMGa 的流 量,可以有效地控制  $Al_xGa_{1-x}N$  的组分和生长速率. 研制的高质量 AlGaN 材料在紫外探测器的 DBR 结 构应用中得到反射谱为 370 nm 的比较好的特性.

- [1] Hao R T, Liu H L 2004 The Optoelectronic Technology 24 129 (in Chinese) [郝瑞亭、刘焕林 2004 光电技术 24 129]
- [2] Bai X H, Yang D J 2003 Laser and Infrared 33 83 (in Chinese) [白谢辉、杨定江 2003 激光与红外 33 83]
- [3] Kipshidze G , Kuryatkov V , Choi K , Gherasoiu L , Borisov B , Nikishin S , Holtz M , Tsvetkov D , Dmitriev V , Temkin H 2001 Phys. Stat. Sol. 188 881
- [4] Natali F, Byrne D, Dussaigne A, Grandjean N, Massies J, Damilanob B 2003 Appl. Phys. Lett. 82 499
- [5] Ristic J, Calleja E, Fernandez-Garrido S, Trampert A, Jahn U, Ploog K H, Povoloskyi M, Di C A 2005 Physica Status Solidi A-Applied Research 202 367
- [6] Zhao H D , Shong D Y , Sun J , Sun M , Wen X Y , Wu Y , Zhang Z F 2004 Acta Phys. Sin. 53 118 (in Chinese) [赵红东、宋殿友、孙静、孙梅、温幸饶、武一、张智峰 2004 物理学报 53 118]
- [7] Feng Q, Wang F X, Hao Y 2004 Acta Phys. Sin. 53 62 (in Chinese)[冯 倩、王峰祥、郝 跃 2004 物理学报 53 62]
- $\left[ \begin{array}{c} 8 \end{array} \right] \quad Zheng Z \; W$  , Shen B , Gui Y S , Chou Z J , Tang N , Jiang C P ,

Zhang R, Shi Y, Zheng YD, Guo SL, Chu JH 2004 Acta Phys. Sin. 53 272(in Chinese)[郑泽伟、沈 波、桂永胜、仇志军、唐 宁、蒋春萍、张 荣、施 毅、郑有 、郭少令、褚君浩 2004 物 理学报 53 272]

# MOCVD growth and characteristics of high quality AlGaN used in the DBR structure of ultraviolet detector\*

Xie Zi-Li<sup>†</sup> Zhang Rong Xiu Xiang-Qian Han Ping Liu Bin Chen Lin

Yu Hui-Qiang Jiang Ruo-Lian Shi Yi Zheng You-Dou

(Key Laboratory of Advanced Photonic and Electronic Materials , Nanjing University , Nanjing 210093 , China )

( Received 10 July 2006 ; revised manuscript received 24 March 2007 )

#### Abstract

High quality AlGaN materials used in the DBR structure of ultraviolet detector are grown under different growth conditions. The structure , composition and photographic characteristics are determined by XRD, SEM and AFM. The influence of the growth conditions on the characteristics of the AlGaN materials are discussed. The good performance of the DBR structure of ultraviolet detector is obtained.

Keywords : AlGaN , DBR , ultraviolet detector , MOCVD PACC : 8120 , 7830 , 6855

<sup>\*</sup> Project supported by Special Fund for Major State Basic Research Project (Grant No. 2006CB6049), the National Natural Science Foundation of China (Grant Nos. 60390072, 60476030, 60421003, 60676057), the Research Fund for the Doctoral Program of Higher Education of China (Grant No. 20050284004), Great fund of Ministry of Education of China (Grant No. 10416) and Natural Science Foundation of Jiangsu province (Grant Nos. BK2005210, BK2006126).